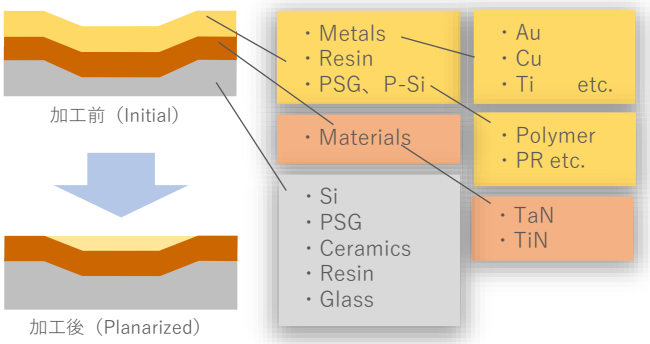
Kemet Japan CMP Slurry

ケメットジャパンは創業より培ってきた経験に基づいたスラリー開発・製造を行っております。
お客様のニーズに応じて幅広くカスタマイズが出来るよう日々開発に取り組んでおります。

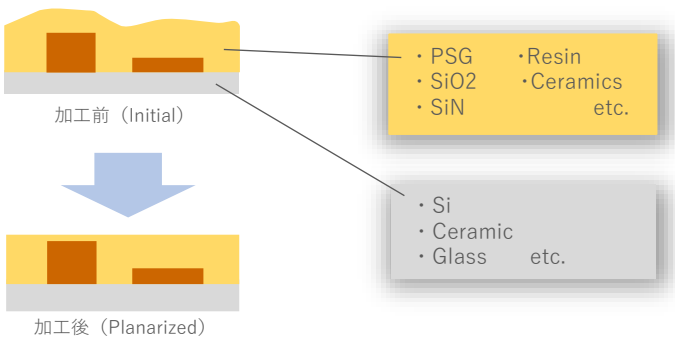
スラリー種類	特性	研磨対象物
アルミナ	洗浄性が良く、速い研磨レートが得られます	樹脂、セラミックス
シリカ	ダメージフリーの高い面粗度が得られます	酸化膜、金属膜 樹脂、ガラス

実績例

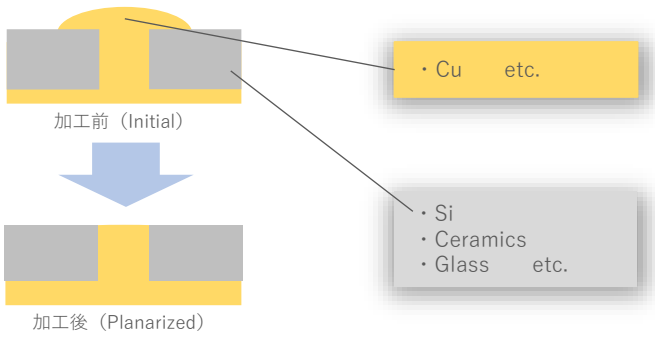
使用例1 （トレンチへの埋め込み平坦化：ダマシンプロセス）



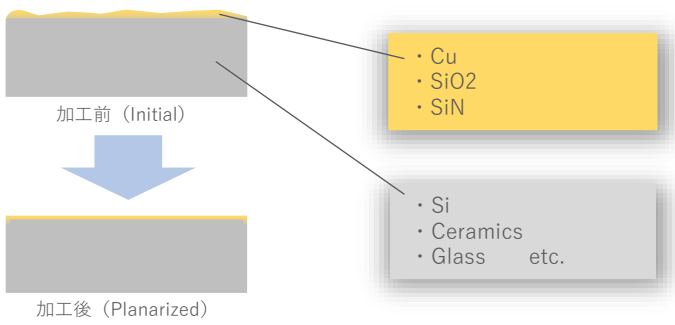
使用例2 （初期段差の平坦化：層間膜の平坦化）



使用例3 （貫通メタル配線の平坦化：TSV、TGV）



使用例4（面粗さの向上）



スラリー開発

ケメット・ジャパン株式会社
東京都青梅市二俣尾3丁目841-1
TEL：0428-78-8402 HP：www.kemet.jp